



面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

- 首页
- 组织机构
- 科学研究
- 成果转化
- 人才教育
- 学部与院士
- 科学普及
- 党建与科学文化
- 信息公开

首页 > 传媒扫描

【中国科学报】2020中国（上海）集成电路创新峰会举行

2020-12-22 来源：中国科学报 黄辛

【字体：大 中 小】

语音播报

近日，以“自立自强，在危机中育新机”为主题的2020中国（上海）集成电路创新峰会在上海科学会堂举行。

本次峰会由中国科学院院士、中国科学院微电子研究所研究员刘明担任会议主席，峰会沿袭去年“1+3”模式，即由核心论坛院士圆桌会议，以及集成电路技术论坛、投资与产业发展论坛、集成电路学科建设与人才培养3个专题论坛组成。与会专家通过研讨交流，分析比较与国际先进水平的差距，科学研判集成电路技术、产业发展趋势方向，探索创新体制机制，为新时期集成电路的健康快速有序发展提供有力的智力支撑。

（原载于《中国科学报》2020-12-22 第4版 综合）

责任编辑：张芳丹

打印

更多分享

上一篇：【中国新闻网】“亚洲水塔”冰川湖泊河流水量：超过9万亿立方米

下一篇：【人民日报】国产紧凑型超导回旋质子加速器研制成功



扫一扫在手机打开当前页



© 1996 - 2021 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址：北京市三里河路52号 邮编：100864

电话：86 10 68597114 (总机) 86 10 68597289 (值班室)

编辑部邮箱：casweb@cashq.ac.cn

